


# 【920～1330万円】gc6F16【秋田／マレーシア駐在】インダストリアルエンジニア（半導体製造装置/ウェハ搬送系ユニット）

> **TDK株式会社での募集です。 特許のご経験のある方は歓迎です。**

## 募集職種

**人材紹介会社**
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

**採用企業名**
TDK株式会社

**求人ID**
1619819

**業種**
電気・電子・半導体

**雇用形態**
正社員

**勤務地**
秋田県

**給与**
900万円 ~ 1300万円

**勤務時間**
08:30 ~ 17:00

**休日・休暇**
【有給休暇】・入社7ヶ月目には最低10日以上 ・入社月によって試用期間終了後に付与される日数が異なり、次年度4月に21日が付与…

**更新日**
2026年10月29日 18:19

## 応募必要条件

**キャリアレベル**
中途経験者レベル

**英語レベル**
ビジネス会話レベル

**日本語レベル**
ネイティブレベル

**最終学歴**
高等学校卒

**現在のビザ**
日本での就労許可が必要です

## 募集要項

【求人No NJB2421861】
■お任せする職務内容
半導体製造装置のロードポートを中心とした、現地製造現場におけるウェハ・基板搬送系ユニットの製造工程・品質改善、IE活動

*仕事内容の変更範囲：会社の定める業務全般

■組織のミッション

半導体製造装置のロードボートを中心としたウェハ・基板搬送系ユニットの製造技術開発、工程改善

■配属部署
生産本部 日本営業統括部 FAソリューションズBG TAS製造部 製造技術課

■働き方
・残業時間： 平均25時間/月
・在宅勤務頻度：必要に応じて可能
・フレックスタイムの有無：有
・出張頻度 / 期間 / 行先（国内外）：入社後はTDK（Malaysia）Sdn. Bhdに駐在（期間は3～5年を想定、帰国後は秋田県にかほ工場 南サイトに勤務）

■当業務の魅力点・応募者にとってのベネフィット
TDK = 部品メーカーというイメージが強い方も多いかと思いますが、我々の部門は半導体製造装置を製造・販売しています。手掛けているロードボートを中心としたウェハ・基板搬送系ユニットは半導体製造装置には不可欠でAIエコシステムの構成要素のひとつとして今後も伸長が見込まれ、当部門はTDKの成長事業と位置づけられています。この事業成長を果たし、半導体業界・TDKのなかでなくてはならない存在となるべく、ともにプロアクティブに行動いただける方の応募をお待ちしております。

■事業概要
TDKは、世界30以上の国・地域に250カ所を超える拠点を展開しています。磁性技術で世界をリードし、事業セグメントは、受動部品、センサ応用製品、磁気応用製品、エナジー応用製品の4つおよびその他で構成されています。
将来に向けて大きな成長が見込まれる自動車、ICT、産業機器・エネルギーの3市場を重点市場と位置づけており、各種製品の提供を通じて3市場のさらなる拡大に貢献しているほか、ますます高度化する市場ニーズに応えていくため、スピード感をもって設備投資や研究開発、M Aなどの成長投資を行っています。

■TDK ? In Everything Better. 「いろんなところにTDK」
https://www.tdk.com/ja/about_tdk/brand identity/index.html?corp_topbja=

■TDK トランスフォーメーション（動画）
https://www.youtube.com/watch?v=DW 0feXetfk

■参考URL
オフィス紹介
https://www.tdk.com/ja/careers/baselist/index.html
社員紹介
https://www.tdk.com/ja/careers/interview/index.html
キャリア・育成
https://www.tdk.com/ja/careers/career/index.html
福利厚生
https://www.tdk.com/ja/careers/benefit/index.html

■住宅手当について
転居を伴う場合、住宅手当 / 独身寮の支給制度がございます。
支給条件詳細については、お問い合わせください。

## スキル・資格

■必須要件
・製造現場での製造技術・品質改善に関する実務経験3年以上
・英語力： 会議等でのファシリテートや議論が行えるレベル（目安：TOEIC 800/CEFR B2），英語でのディベートに使用

■歓迎要件
・インダストリアルエンジニアリングの実務経験
・装置設計・製造の基礎知識を有する

## 会社説明

■受動部品：セラミックコンデンサ、インダクティブデバイス、高周波部品、圧電材料部品、回路保護部品、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ■センサ応用製品：温度センサ、圧力センサ、磁気センサ、MEMSセンサ■磁気応用製品：マグネット、高性能磁気ヘッド、HDDヘッド用サスペンション■エナジー応用製品：エナジーデバイス、電源（産業機器用、xEV向け車載用など）■その他：フラッシュメモリ応用デバイス、電波暗室、FA機器